

## XFC-01大芯径光纤切割刀



## 专为包层直径200~300μm光纤切割设计

- ※ 体积小
- ※ 内置可充电电池
- ※ 方便携带、移动
- ※ 充满电后可正常切割 700 次
- ※ 适应各种复杂工作环境
- ※ 工作效率高

## 产品参数

包层直径	200μm~300μm
涂覆层直径	300μm~400μm
切割长度	2~30mm
切割端面角度	± 0.5°
切割方式	施加张力和刀片刻划
张力范围	450~650g
刀片及寿命	金刚石刀片, 10个刀位, 每个刀位2000次
电源供电	外接适配器, 输入: AC100~240V(50/60Hz), 输出: DC11~13.5V 3A
使用环境	湿度0~95%, 温度0°C~+40°C (无结露)
储存环境	湿度0~95%, 温度-40°C~+60°C (无结露)
机器尺寸/重量	168mm(L)×111mm(W)×116mm(H)/1.97kg(含电池)

## 产品配置

物品	数量	物品	数量	物品	数量
XFC-01主机	1	适配器	1	1.27内六角扳手	1
1.5内六角扳手	1	操作说明书(U盘)	1	合格证书	1